

パワーリレー

# G7X-4BP-JD DC12

No Image  
Available

# 商品概要

パワーリレー, 4極, メイン接点: ねじ端子、その他: プリント基板端子, 電力用補助継電器準拠品, DC12V

## 販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	受注生産機種
標準価格(税別)	¥9,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/性能

情報更新：2025/11/04

### 定格

保護構造	閉鎖型（ケース入り）	
端子構造	プリント基板用端子 電線接続方法: ねじ端子	
コイル	コイル定格	DC12V 125mA
	コイル抵抗	96Ω
	動作電圧（セット電圧）	80%以下
	復帰電圧（リセット電圧）	10%以上
	最大許容電圧	110%
	消費電力	約1.5W
接点	定格負荷	AC220V 1A (補助接点: 抵抗負荷) AC220V 0.5A (補助接点: 誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC110V 5A (メイン接点: 抵抗負荷) DC110V 0.3A (補助接点: 抵抗負荷) DC110V 0.1A (補助接点: 誘導負荷 (L/R=7ms))
	接点電圧の最大値	AC250V DC250V
	接点電流の最大値	AC: 1A (補助接点: 抵抗負荷) AC: 0.5A (補助接点: 誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC: 30A (メイン接点 (ON: 0.5s時、OFF: 15s時)) DC: 0.3A (補助接点: 抵抗負荷) DC: 0.1A (補助接点: 誘導負荷 (L/R=7ms))
	最大開閉容量	220VA (補助接点: 抵抗負荷) 110VA (補助接点: 誘導負荷 (cosφ=0.4)) 3300W (メイン接点: 抵抗負荷) 33W (補助接点: 抵抗負荷) 11W (補助接点: 誘導負荷 (L/R=7ms))
	接点構成	メイン接点: 2a、補助接点: 1a1b
	接触機構	シングル
	接点材質	メイン接点: Ag 補助接点: Auメッキ+Ag

### 性能

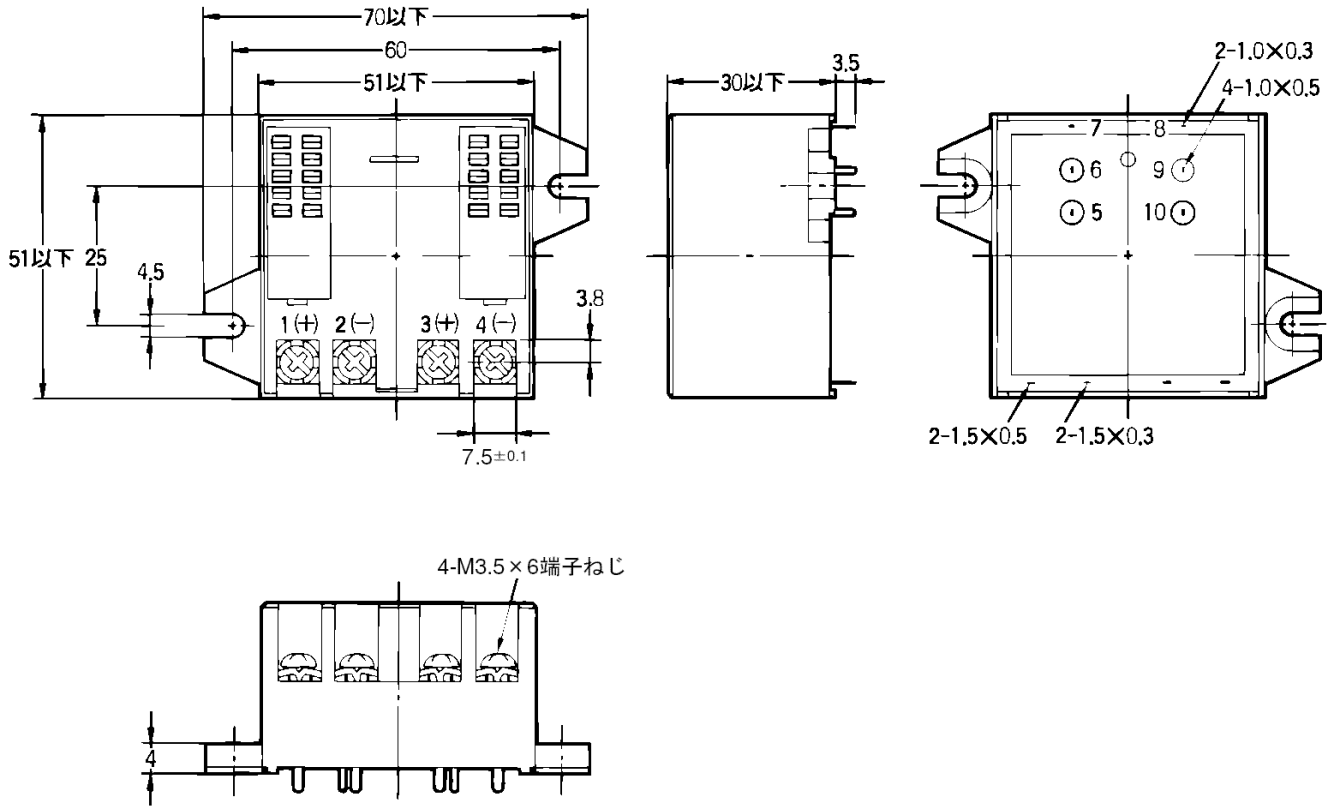
接触抵抗	50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間	30ms以下 (定格操作電圧印加時、23°C、接点バウンス含まず)
復帰時間	30ms以下 (定格操作電圧印加時、23°C、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度	機械的: 1800回/時間 定格負荷: 1800回/時間

絶縁抵抗	コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧	コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間 (メイン接点): AC1500V 50/60Hz 1min 同極接点間 (補助接点): AC750V 50/60Hz 1min
耐振動 (耐久)	10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm)
耐振動 (誤動作)	励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 無励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃 (耐久)	300m/s <sup>2</sup>
耐衝撃 (誤動作)	励磁: 50m/s <sup>2</sup> 無励磁: 30m/s <sup>2</sup>
耐久性 (機械的)	100万回以上 (開閉ひん度1,800回/h)
耐久性 (電氣的)	10万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) 5000回以上 (DC110V 30A (L/R=40ms)、開閉ひん度180回/h (ON 0.5s、OFF 15s))
故障率	DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min) (補助接点)
使用温度範囲	-25~70°C (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	5~85%RH
質量	約151g
取り付け方法	ねじ取り付け、はんだづけ

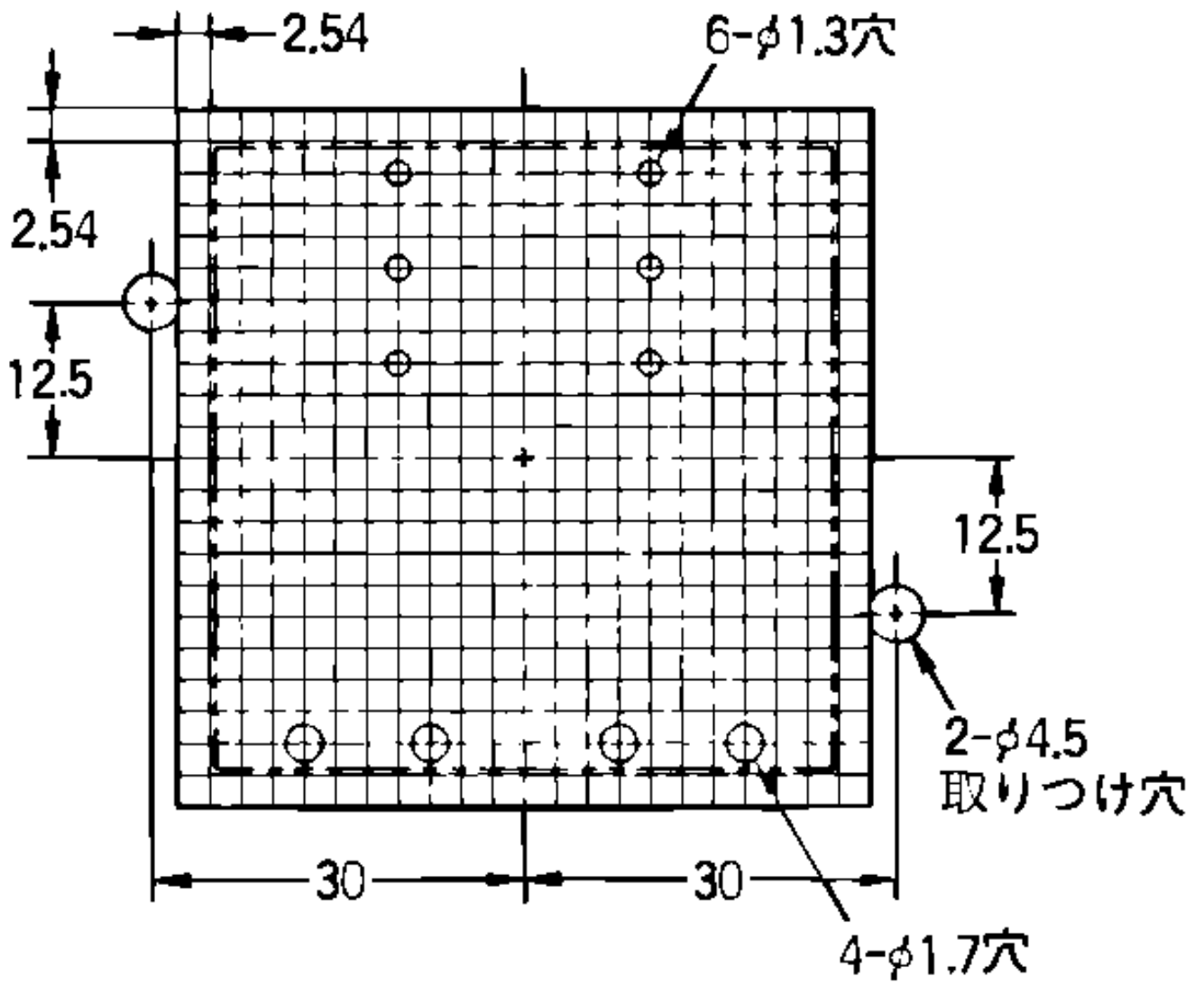
# 外形図

情報更新：2025/11/04

## 外形図



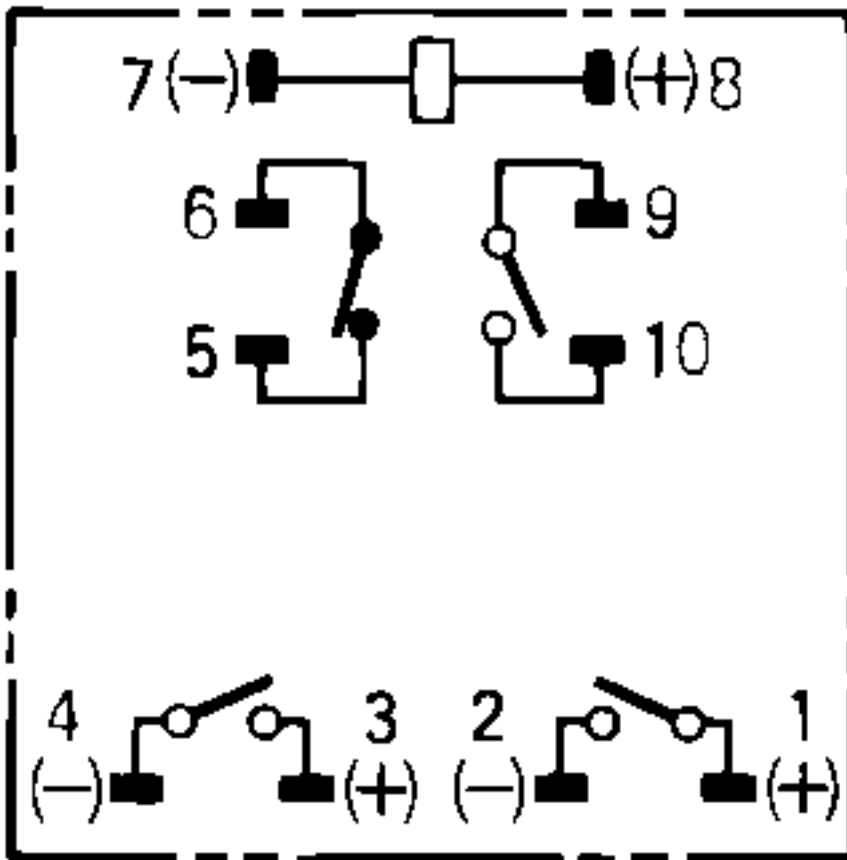
## 取り付け穴加工図



# 端子配置/内部接続

情報更新：2025/11/04

端子配置/内部接続



## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/01

### EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		<a href="#">ダウンロードはこちら</a>

### 中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証	電波法
No	No	N/A	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)